

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2024年9月18日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	国盛证券、兴全基金、天风证券、上海运舟私募、华泰柏瑞、厦门普尔投资、兴证全球、华创证券、天风上海自营、半研咨询、李子园投资
活动时间	2024年9月11日、9月13日
活动地点	公司会议室、策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司半年度的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、公司目前的研发人员有多少？</p> <p>答：截至2024年半年度末，公司共有研发人员196人，同比去年同期增加51人，研发人员占总人数的65.99%。</p> <p>2、公司的SLC NAND产品线还有哪些规划？</p> <p>答：SLC NAND Flash产品方面，公司基于2xnm制程上持续开发新产品，不断扩充SLC NAND Flash产品线，报告期内各项新产品陆续进入研发设计、首次晶圆流片、晶圆测试、样品送样等阶段。公司先进制程的1xnm NAND Flash产品已取得阶段性进展，产品已达成部分关键指标，为确保产品质量与性能稳定，目前正持续进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作。另一方面，不断提升产品可靠性水平，逐步从工业级向车规级推进。</p>

	<p>3、目前 NOR 的竞争很激烈，公司对 NOR 的产品线是怎样的规划？  答：公司主打的是 ETOX 技术的中高容量 NOR Flash 产品，公司在 48nm 制程上持续进行更高容量的新产品开发。另一方面，公司 55nm 制程产线的部分产品已量产，其他产品陆续设计研发中。公司将持续完善 NOR Flash 产品线，并不断提升产品可靠性水平，为不同领域的客户提供多样化的产品选择。</p> <p>4、公司的库存水位仍然较高，有哪些库存规划？  答：截止 2024 年半年度末，公司存货的账面价值为 8.97 亿元，占总资产的比例为 23.92%。公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品等构成。公司根据自身库存情况和客户的需求，并结合对市场的预测拟定采购计划。</p> <p>5、公司对于研算投资的具体节点是否会披露？  答：后续公司将根据对外投资事项的后续进展，包括标的公司产品流片结果等关键性事件，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，分阶段履行相关信息披露义务。</p>
日期	2024 年 9 月 18 日